

Distributed by:

JAMECO[®]
ELECTRONICS

www.Jameco.com ♦ 1-800-831-4242

The content and copyrights of the attached
material are the property of its owner.

Jameco Part Number 801123

FEATURES AND SPECIFICATIONS

Features and Benefits

- Sizes 2 to 15 circuits
- Housing lance provides extra terminal retention
- Friction locks provide secure mating

Reference Information

Packaging: Bag

UL File No.: E29179

CSA File No.: LR19980

Use With: [50079/50058](#)

Mates With: [53398](#), [53261](#), [53047](#), [53048](#) and [51047](#)

Designed In: Millimeters

Electrical

Voltage: 125V

Current: 1.0A

32 AWG—0.8A

Contact Resistance: 20mΩ max.

Dielectric Withstanding Voltage: 250V AC/1 min.

Insulation Resistance: 100 MΩ min.

Physical

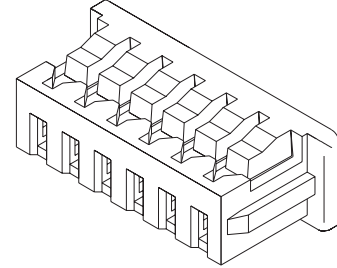
Housing: PBTP, UL 94V-0

Operating Temperature: -40 to +85°C



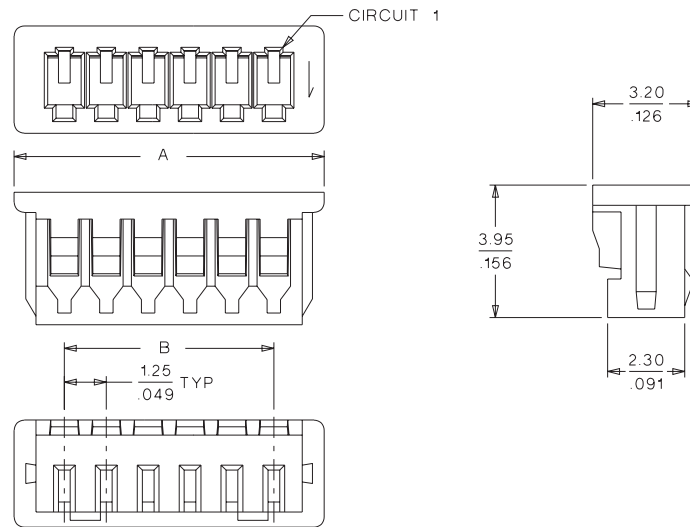
1.25mm (.049") Pitch Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle

51021



0.40 to 1.60mm (.016 to .063") Pitch

CATALOG DRAWING (FOR REFERENCE ONLY)



ORDERING INFORMATION AND DIMENSIONS

Circuits	Order No.	Dimension	
		A	B
2	51021-0200	4.25 (.167)	1.25 (.049)
3	51021-0300	5.50 (.217)	2.50 (.098)
4	51021-0400	6.75 (.266)	3.75 (.148)
5	51021-0500	8.00 (.315)	5.00 (.197)
6	51021-0600	9.25 (.364)	6.25 (.246)
7	51021-0700	10.50 (.413)	7.50 (.295)
8	51021-0800	11.75 (.463)	8.75 (.344)
9	51021-0900	13.00 (.512)	10.00 (.393)
10	51021-1000	14.25 (.561)	11.25 (.441)
11	51021-1100	15.50 (.610)	12.50 (.492)
12	51021-1200	16.75 (.659)	13.75 (.541)
13	51021-1300	18.00 (.709)	15.00 (.590)
14	51021-1400	19.25 (.758)	16.25 (.639)
15	51021-1500	20.50 (.807)	17.50 (.688)



JAPANESE
ENGLISH



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES】

項 目 Item	規 格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.)	125 V (実効値 rms)	
最大許容電流 及び適用電線 Rated Current (MAX.) and Applicable wires	AWG. #26	1.0 A
	AWG. #28	1.0 A
	AWG. #30	1.0 A
	AWG. #32	0.8 A
使用温度範囲 Ambient Temperature Range	-40°C ~ +85°C*1	

*1: 通電による温度上昇分も含む。
Including terminal temperature rise.

【4. 性能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1 接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧20mV 以下、 短絡電流 10mAにて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors, measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA. (JIS C5402 5.4)	20 milliohm MAX.
4-1-2 絶縁抵抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、DC 500V を印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors, apply 500V DC between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	100 Megohm MIN.
4-1-3 耐電圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、AC250V (実効値)を 1分間印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors, apply 250V AC(rms) for 1 minute between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異状なきこと No Breakdown

	REVISE ON PC ONLY		TITLE: 1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR -LEAD FREE- 製品仕様書		
	C	SEE SHEET 1 OF 9			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER PS-51021-026				FILE NAME PS51021026.doc	SHEET 2 OF 9
EN-37-1(019)					



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-4	圧着部接触抵抗 Contact Resistance on Crimped Portion	ターミナルに適合電線を圧着し、開放電圧20mV以下、 短絡電流 10mA にて測定する。 Crimp the applicable wire to the terminal, measure contact resistance by dry circuit, 20mV MAX., 10mA.	5 milliohm MAX.

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-2-1	挿入力 及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	毎分 25±3mm の速さで挿入、抜去を行う。 Insert and withdraw connectors at the speed rate of 25±3mm/minute.	第 7 参照 Refer to paragraph 7	
4-2-2	圧着部引張り強度 Crimping Pull Out Force	圧着されたターミナルを治具に固定し、電線 を軸方向に毎分25±3mm の速さで引張る。 (JIS C5402 6.8) Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of 25±3mm/minute. (JIS C5402 6.8)	AWG. #26	9.8 N {1.0kgf} MIN.
			AWG. #28	9.8 N {1.0kgf} MIN.
			AWG. #30	4.9 N {0.5kgf} MIN.
			AWG. #32	3.0 N {0.3kgf} MIN.
4-2-3	ターミナル挿入力 Terminal Insertion Force	圧着されたターミナルをハウジングに 挿入する。 Insert the crimped terminal into the housing.	4.9 N {0.5kgf} MAX.	
4-2-4	ターミナル 保持力 Terminal/Housing Retention Force	圧着されたターミナルをハウジングに装着し、 電線を軸方向に毎分 25±3mm の速さで 引張る。 Apply axial pull out force to the terminal assembled in the housing at the speed rate of 25±3mm/minute.	4.9 N {0.5kgf} MIN.	
4-2-5	ピン保持力 Pin Retention Force	毎分 25±3mm の速さでピンを軸方向に押す。 Apply axial push force at the speed rate of 25±3mm/minute.	4.9 N {0.5kgf} MIN.	

	REVISE ON PC ONLY		TITLE: 1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR -LEAD FREE- 製品仕様書	
	C	SEE SHEET 1 OF 9		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
	DOCUMENT NUMBER PS-51021-026			FILE NAME PS51021026.doc
EN-37-1(019)				



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Insertion/ Withdrawal	1分間に10回以下の速さで挿入、抜去を30回繰り返す。 When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles/minute.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、最大許容電流を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30°C MAX.
4-3-3	耐振動性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に掃引割合10~55~10Hz/分全振幅 1.5mmの振動を各2時間加える。 (JIS C60068-2-6/MIL-STD-202 試験法 201) Amplitude : 1.5mm P-P Sweep time : 10-55-10 Hz in 1 minute Duration : 2 hours in each X.Y.Z. axes (JIS C60068-2-6/MIL-STD-202 Method 201)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			瞬 断 Discontinuity	1.0 microsecond MAX.
4-3-4	耐衝撃性 Shock	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 6方向 に 490m/s ² { 50G } の衝撃を各3回 加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213) 490m/s ² {50G}, 3 strokes in each X.Y.Z. axes. (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			瞬 断 Discontinuity	1.0 microsecond MAX.
4-3-5	耐熱性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、85±2°Cの雰囲気中に96時間放置後取出し、1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法108) 85±2°C, 96 hours (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY

C

SEE SHEET 1 OF 9

TITLE:

1.25mm PITCH WIRE TO BOARD
SMT CONNECTOR
-LEAD FREE-

製品仕様書

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO
MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER

PS-51021-026

FILE NAME

PS51021026.doc

SHEET

4 OF 9

EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、-40±3℃の雰囲気中に96時間放置後取出し、1～2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-1) -40±3℃, 96 hours (JIS C60068-2-1)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-7	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合させ、60±2℃、相対湿度90～95%の雰囲気中に96時間放置後取出し、1～2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202試験法103) Temperature : 60±2℃ Relative Humidity : 90～95% Duration : 96 hours (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項を 満たすこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	10 Megohm MIN.
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、-55℃に30分、+105℃に30分 これを1サイクルとし、5サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は5分以内とする。試験後、1～2時間室温に放置する。 (JIS C0025) 5 cycles of : a) -55℃ 30minute b) +105℃ 30minute (JIS C0025)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-9	塩水噴霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、35±2℃にて、重量比5±1%の塩水を48±4時間噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法 101) 48±4 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2℃. (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY

C

SEE SHEET 1 OF 9

TITLE:

1.25mm PITCH WIRE TO BOARD
SMT CONNECTOR
-LEAD FREE-

製品仕様書

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO
MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER

PS-51021-026

FILE NAME

PS51021026.doc

SHEET

5 OF 9

EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-10	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	コネクタを嵌合させ、40±2℃にて50±5ppm の亜硫酸ガス中に24時間放置する。 24 hours exposure to 50±5ppm. SO ₂ gas at 40±2℃.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-11	耐アンモニア性 NH ₃ Gas	コネクタを嵌合させ、濃度 28% のアンモニア 水を入れた容器中に 40分間 放置する。 (1Lに対して25mlの割合) 40 minutes exposure to NH ₃ gas evaporating from 28% Ammonia solution.	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-12	半田付け性 Solderability	端子先端より0.5mm迄、及び金具先端を 245±3℃の半田に3±0.5秒浸す。 Soldering Time : 3±0.5 seconds Solder Temperature : 245±3℃ 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip.	濡 れ 性 Solder Wetting	浸漬面積の 95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes
4-3-13	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	(リフロー時) 第6項の条件を2回繰り返す。 (When reflowing) Repeat paragraph 6, condition two times.	外 観 Appearance	端子ガタ、割れ等 異常なきこと No Damage
		(手半田) 端子先端より0.5mm迄、及び金具先端を、 370～400℃の半田ゴテにて、最大5秒加熱する。 (Soldering iron method) Soldering time : 5 seconds MAX. Solder temperature : 370～400℃ 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip		

() : 参考規格 Reference Standard

{ } : 参考単位 Reference Unit

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照 Refer to the drawing.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE: 1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR -LEAD FREE-製品仕様書		
	C	SEE SHEET 1 OF 9			
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
	REV.	DESCRIPTION			
DOCUMENT NUMBER PS-51021-026				FILE NAME PS51021026.doc	SHEET 6 OF 9

EN-37-1(019)



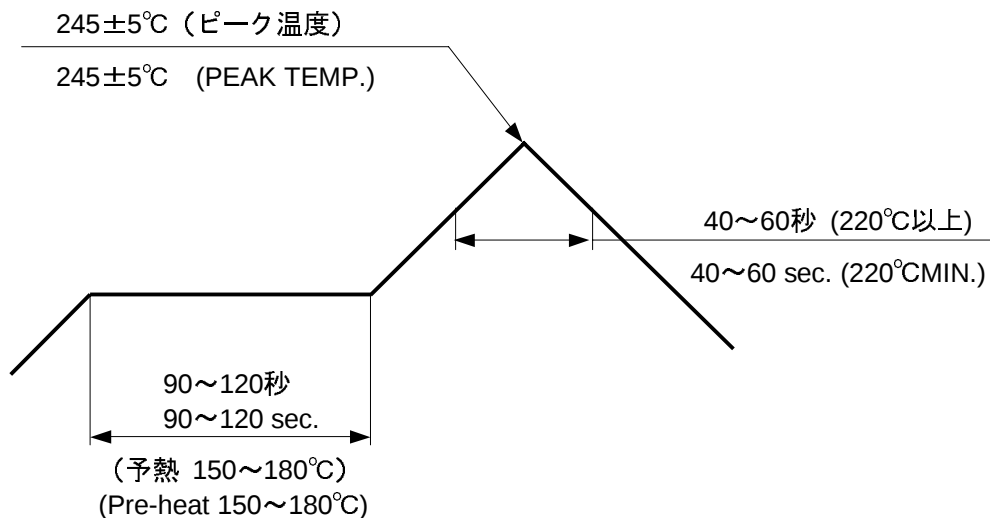
PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【6. 赤外線リフロー条件 INFRARED REFLOW CONDITION】



温度条件グラフ
(温度は基板パターン面)
TEMPERATURE CONDITION GRAPH
(TEMPERATURE ON THE SURFACE OF P.C.BOARD PATTERN)

注記 ; 本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので、
事前にリフロー評価の確認をお願い致します。
また吸湿などの前処理は行わないで下さい。

NOTE ; Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand.
Because the condition changes by the soldering devices, P.C.Boards, and so on.
No moisture treatment before reflow process.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
C	SEE SHEET 1 OF 9	1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR -LEAD FREE- 製品仕様書	
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
REV.	DESCRIPTION		
DOCUMENT NUMBER PS-51021-026		FILE NAME PS51021026.doc	SHEET 7 OF 9

EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【7. 挿入力及び抜去力 INSERTION / WITHDRAWAL FORCE】

極数 No. of CKT.	単位 Unit	挿入力（最大値） Insertion force (MAX.)			抜去力（最小値） Withdrawal force (MIN.)		
		初回 1st	6回目 6th	30回目 30th	初回 1st	6回目 6th	30回目 30th
2	N { kgf }	19.6 { 2.0 }	17.6 { 1.8 }	15.6 { 1.6 }	2.8 { 0.28 }	2.3 { 0.23 }	1.8 { 0.18 }
3	N { kgf }	24.5 { 2.5 }	22.5 { 2.3 }	20.5 { 2.1 }	3.0 { 0.30 }	2.5 { 0.25 }	2.0 { 0.20 }
4	N { kgf }	29.4 { 3.0 }	27.4 { 2.8 }	25.4 { 2.6 }	3.3 { 0.33 }	2.8 { 0.28 }	2.3 { 0.23 }
5	N { kgf }	34.3 { 3.5 }	32.3 { 3.3 }	30.3 { 3.1 }	3.8 { 0.38 }	3.3 { 0.33 }	2.8 { 0.28 }
6	N { kgf }	39.2 { 4.0 }	37.2 { 3.8 }	35.2 { 3.6 }	4.3 { 0.43 }	3.8 { 0.38 }	3.3 { 0.33 }
7	N { kgf }	44.1 { 4.5 }	42.1 { 4.3 }	40.1 { 4.1 }	4.7 { 0.48 }	4.3 { 0.43 }	3.8 { 0.38 }
8	N { kgf }	49.0 { 5.0 }	47.0 { 4.8 }	45.0 { 4.6 }	5.2 { 0.53 }	4.7 { 0.48 }	4.3 { 0.43 }
9	N { kgf }	53.9 { 5.5 }	51.9 { 5.3 }	49.9 { 5.1 }	5.5 { 0.56 }	5.0 { 0.51 }	4.5 { 0.46 }
10	N { kgf }	58.8 { 6.0 }	56.8 { 5.8 }	54.8 { 5.6 }	5.8 { 0.59 }	5.3 { 0.54 }	4.8 { 0.49 }
11	N { kgf }	63.7 { 6.5 }	61.7 { 6.3 }	59.7 { 6.1 }	6.1 { 0.62 }	5.6 { 0.57 }	5.1 { 0.52 }
12	N { kgf }	68.6 { 7.0 }	66.6 { 6.8 }	64.6 { 6.6 }	6.4 { 0.65 }	5.9 { 0.60 }	5.4 { 0.55 }
13	N { kgf }	73.5 { 7.5 }	71.5 { 7.3 }	69.5 { 7.1 }	6.7 { 0.68 }	6.2 { 0.63 }	5.7 { 0.58 }
14	N { kgf }	78.4 { 8.0 }	76.4 { 7.8 }	74.4 { 7.6 }	7.0 { 0.71 }	6.5 { 0.66 }	6.0 { 0.61 }
15	N { kgf }	83.3 { 8.5 }	81.3 { 8.3 }	79.3 { 8.1 }	7.3 { 0.74 }	6.8 { 0.69 }	6.3 { 0.64 }

REVISE ON PC ONLY

C

SEE SHEET 1 OF 9

TITLE:

1.25mm PITCH WIRE TO BOARD
SMT CONNECTOR
-LEAD FREE-

製品仕様書

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO
MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER

PS-51021-026

FILE NAME

PS51021026.doc

SHEET

8 OF 9

EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION

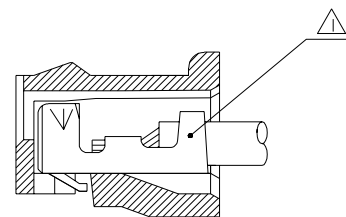
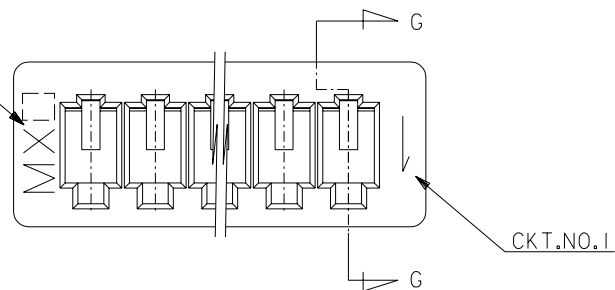


LANGUAGE

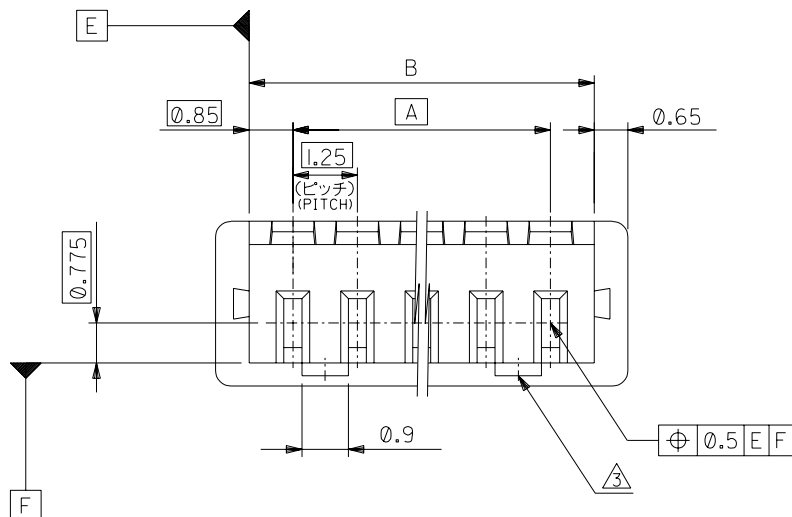
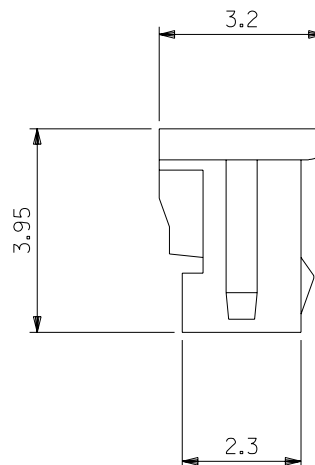
JAPANESE
ENGLISH

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRTTN:	CH'K:
A	RELEASED	'04/08/18	J2005-0480	N.AIDA	K.TOJO
B	REVISED	'04/12/07	J2005-1671	E.SUZUKI	K.TOJO
C	REVISED	'05/02/21	J2005-2427	M.UMEDA	K.TOYODA

	REVISE ON PC ONLY		TITLE: 1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR -LEAD FREE-製品仕様書		
	C	SEE SHEET 1 OF 9			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER PS-51021-026				FILE NAME PS51021026.doc	SHEET 9 OF 9
EN-37-1(019)					

トレードマーク
TRADE MARK

SECT. G-G



注記 NOTES

- △1 適合ターミナル : 50058, 50079 シリーズ
APPLICABLE TERMINAL : 50058, 50079 SERIES
- 2 嵌合相手 : 53047, 53048, 53261, 53398 シリーズ
MATE WITH : 53047, 53048, 53261, 53398 SERIES
- △3 ロックは、2, 3極は1ヶ、4極以上は2ヶとする。
LOCKING WINDOW : ONE PLACE FOR 2 & 3 CKT.
AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.
- △4 ウエハーの色 COLOR OF WAFER
ENG. NO. の下1桁に対応する。
CORRESPONDS TO LAST DIGIT OF ENG.NO.
黒 BLACK : 51021-**-01

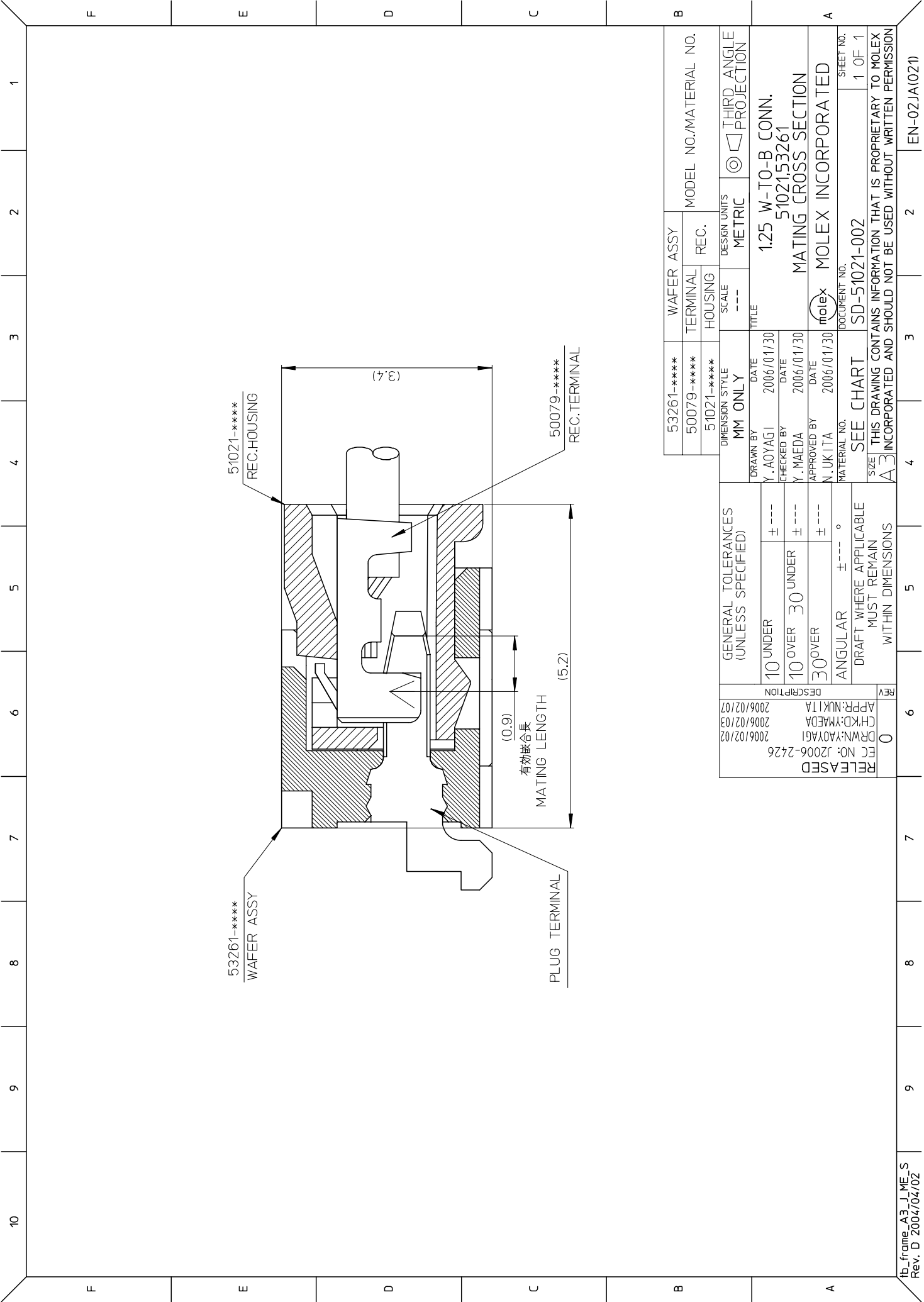
20.5	19.2	17.5	51021-150*	15
19.25	17.95	16.25	-140*	14
18	16.7	15	-130*	13
16.75	15.45	13.75	-120*	12
15.5	14.2	12.5	-110*	11
14.25	12.95	11.25	-100*	10
13	11.7	10	-090*	9
11.75	10.45	8.75	-080*	8
10.5	9.2	7.5	-070*	7
9.25	7.95	6.25	-060*	6
8	6.7	5	-050*	5
6.75	5.45	3.75	-040*	4
5.5	4.2	2.5	-030*	3
4.25	2.95	1.25	51021-020*	2
C	B	A	ENG.NO. △4	極数 CKTS.

				材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				PBTP UL94V-0		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				仕上げ FINISH		TITLE 名称	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		1.25 WIRE TO BOARD CONN.	
				被覆外径 INS. RANGE		RECEPTACLE HOUSING (DYED COLOR)	
				DRAWN BY '95/5/31 T.ASAKAWA		CHK'D BY '95/5/31 Y.M.HIRAMOTO	
				APP'D BY '95/5/31 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE 10 : 1	
				DWG. NO.		REV	
				SD-51021-**-00*		0	
				記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	
				DR. CHK.		DATE	
				新規作成 RELEASED (50390)		T.A. H.H.	
				95/5/31			
				角度 ANGLE		±3°	
				30°以上 OVER		±0.3	
				10°以上 30°未満 OVER UNDER		±0.25	
				10°未満 UNDER		±0.2	
				一般公差 GENERAL TOLERANCES			

A

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

EN-0 IC(032)MXJ-32



DESCRIPTION		REV
RELEASED	EC NO: J2006-2426	0
DRWN:YA0YA6I	2006/02/02	
CHKD:YMAEDA	2006/02/03	
APPR:NUK1TA	2006/02/07	

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
10 UNDER	± ---
10 OVER 30 UNDER	± ---
30 OVER	± ---
ANGULAR	± --- °
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

DRAWN BY	DATE	TITLE
Y.A0YAGI	2006/01/30	1.25 W-T0-B CONN.
CHECKED BY	DATE	
Y.MAEDA	2006/01/30	51021,53261
APPROVED BY	DATE	
N.UKITA	2006/01/30	MATING CROSS SECTION

MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.
SEE CHART	SD-51021-002	1 OF 1
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		

WAFER ASSY		MODEL NO./MATERIAL NO.
TERMINAL	REC.	
51021-****	HOUSING	

DIMENSION STYLE	SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION
MM ONLY	---	METRIC	☉